

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部成分表製品名(鉛フリー): XC6223xxxxPR-G
標準質量: 57 mg

| 名称 | 質量(mg) | 物質名称 | 構成比率(ppm) | CAS No. |
|-----------|--------|---------|-----------|------------|
| シリコンチップ | 0.179 | シリコン | 3100 | 7440-21-3 |
| | - | 砒素 | <1 | 7440-38-2 |
| リードフレーム | 24.392 | 銅 | 427900 | 7440-50-8 |
| | 0.016 | 錫 | 300 | 7440-31-5 |
| | 0.218 | 銀 | 3800 | 7440-22-4 |
| ダイアタッチ | 0.126 | 銀 | 2200 | 7440-22-4 |
| | 0.032 | エポキシ | 600 | — |
| ボンディングワイヤ | 0.040 | 金 | 700 | 7440-57-5 |
| 封止樹脂 | 27.296 | 溶融シリカ | 478900 | 60676-86-0 |
| | 2.227 | エポキシ樹脂 | 39100 | — |
| | 1.607 | フェノール樹脂 | 28200 | — |
| | 0.436 | 金属水酸化物 | 7600 | — |
| 端子メッキ | 0.430 | 錫 | 7500 | 7440-31-5 |

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。